

Tasot: 2

Materiaali: FR4

Valmis paksuus: 1,57mm +/- 10%

Ulompi kerros Kuparipaksuus: 1oz

Valmis: ENIG (Au: 2-5u ")

Soldermask (väri): molemmat puolet, LPI (musta)

Silkkiväri (väri): molemmat puolet, valkoinen

Sähkötesti

FINISH: TÄLLÄ HALLITUKSESTA ON IPC-6012: N KÄYTTÖÖN OTTAMINEN.

Paksuus on 0,050 uM yli 3-6 uM NICKEL.

KOPIOINNIN RUUTISET MINIMO .025 AVG, .020 MIN .. SYÖTÄ EI OLE KYTKETTY, JOTKA EIVÄT VI.55 FINISH TAI PIENÄ.

Kerrosavain:

=====

* .GM4: Board Outline

* .TXT: NC Poraustiedosto

* .GTP: Top Paste

* .GTO: Top Silkscreen

* .GTS: Top Soldermask

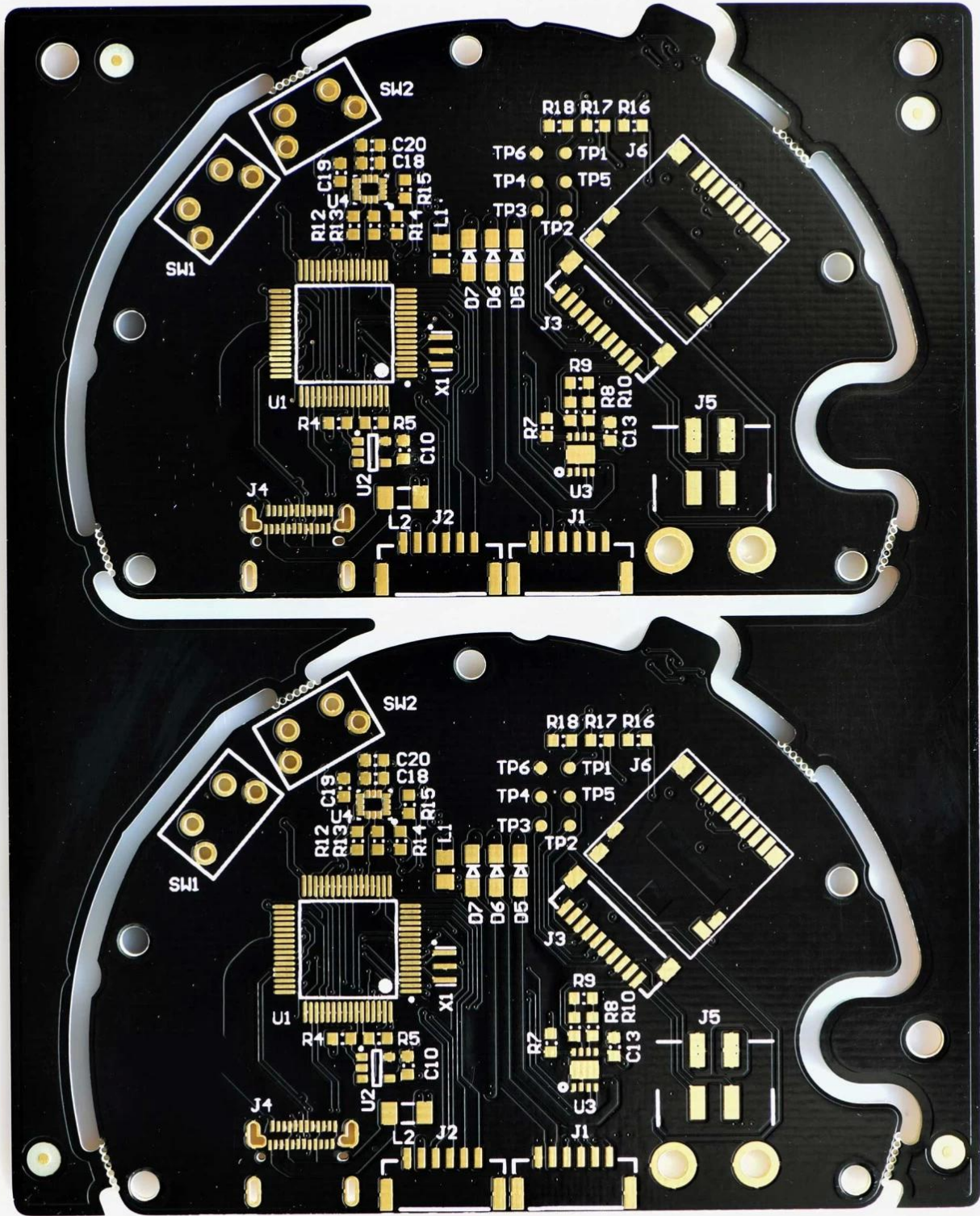
* .GTL: Top Kuparikerros

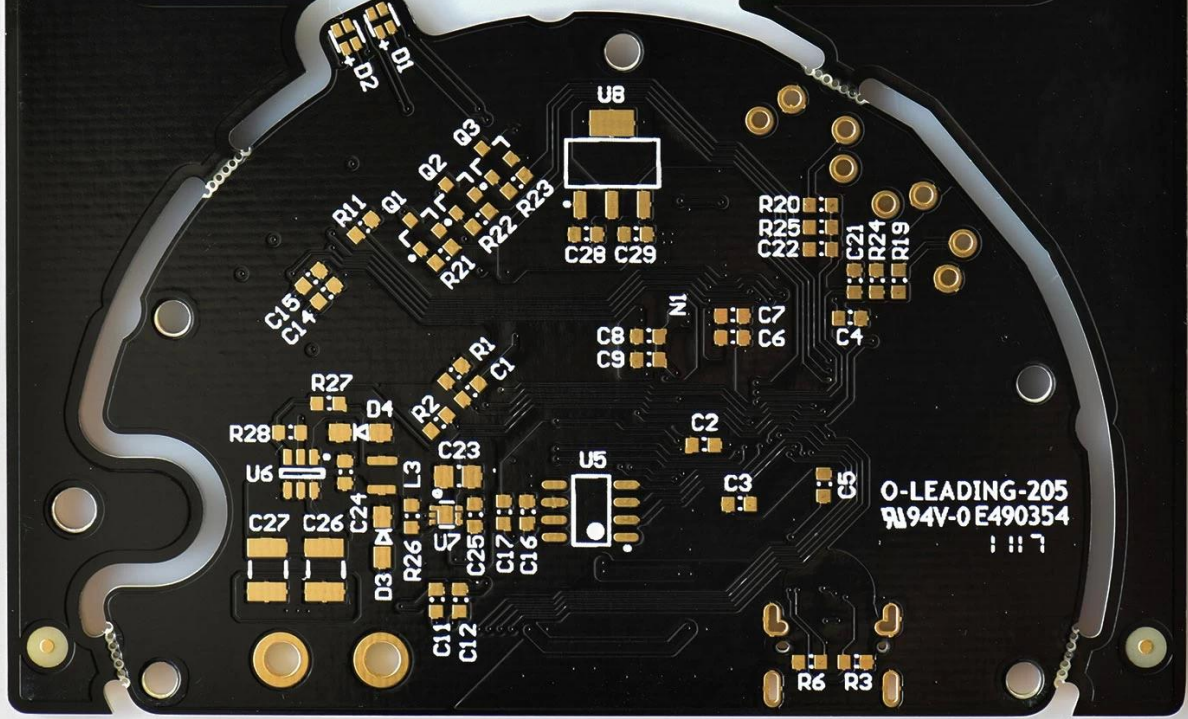
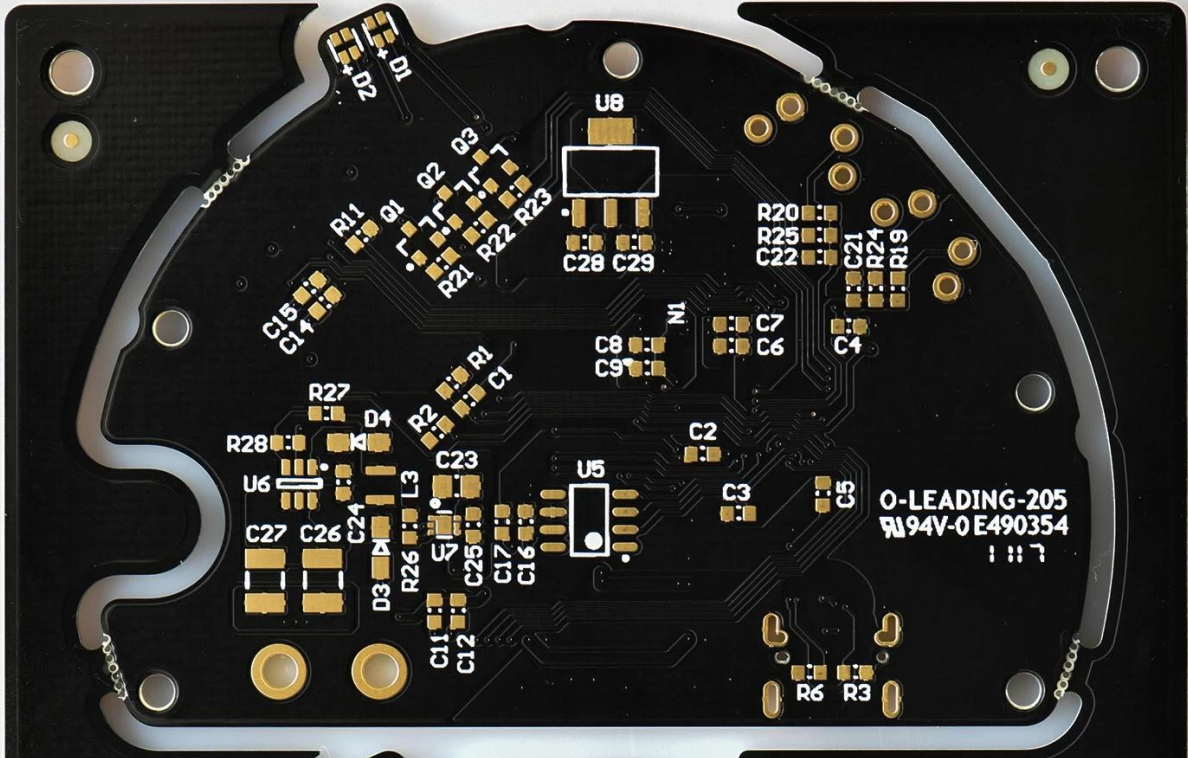
* .GBL: Pohja Kuparikerros

* .GBS: Bottom Soldermask

* .GBO: Pohjat Silkkikuomu

* .GBP: alin liima





[pcb valmistaja Kiinassa](#)